フェムト秒レーザーを用いる固体材料中の三次元金属配線

徳島大学 工学部 光応用工学科

准教授 松尾繁樹

(平成 21 年度 一般研究開発助成 AF-2009211)

キーワード:フェムト秒レーザー,エッチング,金属充填

1. 研究の目的と背景

フェムト秒レーザーパルスを集光照射することによっ て、ガラス等の透明固体材料を改質することができるこ とが、多くの研究によって示されている。この技術は、 光軸に対して垂直な方向のみならず光軸方向にも局所的

(サブマイクロ〜マイクロメートルスケール)な領域を 改質することができる,すなわち三次元局所的に改質す ることができることが特徴である。その代表的な例が屈 折率を改変することであり,これは固体材料内部に光導 波路を描画したり,レンズ等の光学素子を描画したりす ることに用いられている。

改質に伴う化学反応性の変化を,除去加工に応用する 技術も研究されている。改質によって材料のエッチング レートが増大するならば,局所的に改質した試料全体を エッチング溶液に浸漬することにより改質部分を選択的 に溶かし出し,固体材料内部に三次元的に任意の形状を 持つ空洞を形成することができる。マイクロメートルス ケールで三次元的に任意の形状を持つ空洞を形成するこ とが出来る技術は,おそらくこの技術が唯一と思われる。 申請者らはこの技術をフェムト秒レーザー支援エッチン グと呼び,研究を継続して行っている。

フェムト秒レーザーパルスを用いた改質によって電気 伝導性を変化させることも試みられている。固体材料内 部において局所的に電気伝導性を変化させることができ れば、例えば基板を貫通する微小な電気配線を作製した り、コイル等の電気回路部品を作製したりなど、多くの 応用が考えられる。このような発想のもとに実験が行わ れ、酸化チタン(TiO₂)¹⁾、シリコンカーバイド(SiC) ²⁾などの材料において電気伝導度の向上が報告されてい る。

さらに、固体材料内部において局所的に電気伝導性を 向上させることに関しては、直接改質することだけでな く、前述の除去加工と組み合わせて、空洞化した領域に 金属材料を堆積することも試みられている。例えば、線 状に空洞化した領域(マイクロチャンネル)の内壁部分 に透明導電体である Indium Tin Oxide (ITO)を析出さ せる³⁾, ガラス基板表面に掘った溝の中に金属を析出さ せる⁴⁾などの試みが報告されている。

本研究では,ガラス材料内部の空洞に金属を堆積する ことで局所的に電気伝導性を付与し,三次元配線を作製 することを試みた。

フジクラ電子デバイス研究所の山本らは、フェムト秒 レーザー支援エッチング技術を用いてガラス材料基板を 厚さ方向に貫通するようにマイクロチャンネルを形成し、 そこへAu·Sn合金を充填し貫通配線をすることを報告し ている ⁵⁰。充填には独自技術である溶融金属吸引法を用 いている。この方法により分岐を持つ比較的複雑な形状 の貫通孔へのAu·Sn合金の充填がなされ、しかも気密性 が十分に高いことが報告されている。そこで、本研究で は、山本らの技術と競合しないような、両端部が基板の 同じ面にあるような空洞とそこへの金属充填を試みた。

しかしながら,研究の過程で,エッチングレートがレ ーザー照射時の走査方向に依存するという,予期しがた い奇妙な現象が見つかった。これは,フェムト秒レーザ ー加工を実用化する上では障害となる。そこで本研究で はこの現象の把握も目指した。

2. 実験方法

2.1 フェムト秒レーザー支援エッチングにおけるレー ザー走査方向依存性

フェムト秒レーザー支援エッチングによる空洞形成の 模式図を図1に示す。この加工の第一段階では、フェム ト秒レーザーパルスを集光照射しながら試料を走査し、 線状の改質領域を試料内部に形成する。この研究では、 試料の走査方向は45度ごとの8方向とした。レーザーの 繰り返し周波数と試料の走査速度を調整することで、隣 接照射点間の距離(ピッチ)を0.075から1.0µmの間で 調節した。また、パルスエネルギーは0.4から1.2µJの 間で調節した。光源としては、波長 800 nm、パルス幅 130 fs、最大繰り返し周波数1 kHzのチタンサファイア 再生増幅器(スペクトラフィジックス、Spitfire)を用い た。照射には光学顕微鏡(オリンパス, IX-70)を用い、



図1 フェムト秒レーザー支援エッチングによ る固体内部への空洞形成の模式図

倍率 40 倍,開口数 0.6 の対物レンズを用いて集光した。 試料にはシリカガラスを用いた。偏光は、すべての走査 方向において等価となるように、円偏光とした。

第二段階では試料のエッチングを行う。エッチング液 としては濃度 1M の水酸化カリウム (KOH) 水溶液を用 い,80℃でエッチングを行った^{6,7)}。試料がエッチングさ れる様子をその場観察し,線状の改質に沿ったエッチン グレートを求め,そこからエッチングレートの各種パラ メータ依存性を評価した。

2.2 固体材料内部の三次元金属配線

前節の方法で空洞化した領域に金属を堆積し,電気伝 導性を向上することを試みた。空洞化する領域の形状と しては,図2に示すような,両端が基板の同じ面にある, 取っ手型の形状とした。フェムト秒レーザーの照射は, 前節の実験で求めた走査方向依存性が少ないパラメータ で行った。照射により取っ手型の改質領域を作製した後 に,エッチングを行った。その場観察しながらエッチン グを行うことで,取っ手型の部分が確実に貫通空洞とな るようにした。エッチングにはKOH水溶液とフッ酸(HF) 水溶液を用いた。

金属を堆積する方法としては、片面からコーティング



図2 三次元金属配線形成形状の模式図

できしかも狭い領域への回り込みがいい方法として,オ スミウムコーティング(ネオオスミウムコータ,メイワ フォーシス)を用いた。これは走査電子顕微鏡観察試料 の前処理などに用いられる方法である。その後,空洞の 両端間の電気伝導度を測定した。コーティングの際,基 板表面を導電性粘着テープで区切り,コーティング後に テープを外した。これにより基板表面のコーティングを 通じて両端部が導通することを防いだ。電気抵抗は,マ イクロプローバーを用いて二端子法で測定した。

実験結果と考察

3.1 フェムト秒レーザー支援エッチングにおけるレー ザー走査方向依存性

図3に、エッチング後の試料の顕微鏡写真を示す。これは、パルスエネルギーと走査方向を変えて線状に照射した後にエッチングしたものであり(ピッチは0.1 µm 固定)、図の左右の端からエッチングが進んでいる。白線部が改質に沿ってエッチングされた領域である。この図では、4本の線のまとまりが5つある。それぞれのまとまりの中ではパルスエネルギーが一定となっており、上から1.1,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4 µJである。そして、各まとまりの中では、照射時のレーザー走査方向を交互に変えている。図からわかるように、2つ目から4つ目のまとまり(パルスエネルギー 0.8,0.7,0.6 µJ)では、1本目と3本目でエッチング領域が短く、2本目と4本目でエッチング領域が長くなっており、その差は大きい。これは、線状改質領域のエッチングレートにレーザー照射方向依存性があることを、明確に表している。

エッチングレートの走査方向依存性の測定結果を図 4 に示す。この条件では、E 方向でエッチングレートが最 大,その反対のW方向でエッチングレートが最小となっ ており、その間ではエッチングレートは徐々に変化して いる。

ピッチとパルスエネルギーを変化させ,かつ8方向に 走査して測定したエッチングレートについてまとめると, 以下のようになる。



 500 μm
図 3 フェムト秒レーザー支援エッチングにお けるレーザー走査方向依存性。



図4 エッチングレートのレーザー走査方向依 存性を示すレーダーチャート。ピッチ 0.1 µm, パルスエネルギー0.7 µJ。エッチングレートの 単位は µm/s。

まず,エッチングレートが大きい一小さいの軸は,常 にW・E 方向だった。図4ではE 方向のエッチングレー トが最大であるのに対し,パルスエネルギーを変化させ た場合には逆にW 方向のエッチングレートが大きくな ることもあったが,W・E 方向でエッチングレートの差が 最大になるということは変わらなかった。ピッチに対し ては,ピッチが小さい(およそ 0.15 µm 以下)ときには エッチングレートの走査方向依存性が大きく,ピッチが これより大きくなると(およそ 0.15 から 0.6 µm),走査 方向依存性が小さくなった。ピッチがこれ以上に大きく なるとエッチングが進みにくくなり,やがて全く進まな くなってしまった。

エッチングレートの走査方向依存性に関してはこれま でに報告はないが、一般的に、フェムト秒レーザー照射 による線状改質部の性質が走査方向に依存するというこ とは、これまでに報告されている ^{8·13)}。その最初は Kazansky らによるもので、「改質領域の光軸方向の長さ」 と「光学顕微鏡での見え方」において、方向依存性が見 られると報告した⁸⁾。Kazansky らは,この走査方向依存 性の原因として、フェムト秒レーザーパルスのパルスフ ロントチルトを提案している。今回の実験配置において, レーザーの構造から予想されるパルスフロントチルトが 生じる方向は、図4のWE方向である。すなわち、WE 方向でエッチングレートの差が大きいという実験結果は, Kazansky らの説を支持している。しかしながら今回の 実験ではパルスフロントチルトを実際に測定したわけで はない。今後,この現象の理解を深めていくためには, パルスフロントチルトを正確かつ簡便に測定する方法を 確立する必要がある。

一方,実用的な観点からは,走査方向依存性を小さく するためにはピッチをある程度大きくすればいいという ことがわかった。しかも,このようなピッチ領域では, エッチングレートの値自体も大きく,今回の実験条件で はおよそ5 µm/s となった。さらに,同じ条件で照射した 線の中でのばらつきも小さくなった。これらのことから, このピッチ領域は実際的な応用に適していると言える。 近年は,強力かつ高繰り返し(繰り返し周波数数百 kHz) のフェムト秒レーザーが普及しているが,走査速度が数 cm/s のスキャナーあるいはステージと組み合わせて用 いれば,数百 nm のピッチを実現することができる。

3.2 固体材料内部の三次元金属配線

図5に、オスミウムコーティング後の試料の写真を示 す。オスミウムがコーティングされている部分は暗くな っており、コーティングされていない部分は明るくなっ ている。取っ手型領域の位置は矢印で示されている。取 っ手型空洞の両端部が明るい領域(絶縁領域)で区切ら れていることがわかる。

このような試料を用い,電気抵抗を測定した。図6に プローバーによる測定の様子を示す。2本のプローブを 試料に押し当て,その間の電気抵抗を測定する。まず, 同じ暗い領域に2本のプローブを押し当てたところ,数 百Ω程度の値が得られた。次に,図6のように貫通空洞 を挟んだ領域間の抵抗を測定したところ,導通が全くな く,抵抗は測定不能(>200 MΩ)だった。

空洞内壁に理想的にオスミウムがコーティングされた



図5 オスミウムコーティング後の試料の様 子。基板の幅は約10mm。暗く見える部分はオ スミウムがコーティングされた部分。明るく見 える部分はテープが貼付してあった部分であ り、オスミウムがコーティングされていない。 矢印は取っ手型の空洞が形成されている部分を 示す。



図 6 プローバーを用いた電気抵抗の測定。左 右の黒い部分は、試料ガラス基板を固定するた めに用いたテープである。

場合の電気抵抗は, 膜の厚さ, 空洞領域の幾何形状, オ スミウムの抵抗率から見積もることができる。膜の厚さ を 20 nm (経験値), 空洞領域の長さと直径をそれぞれ 2.2 mm と 10 µm, 抵抗率を 8.1×10⁻⁸ Ωm (文献値¹⁴⁾) とすると,抵抗値はおよそ 6×10³ Ω 程度となる。これは, 測定限界に比べてはるかに小さい。つまり,抵抗が測定 不能という実験結果は,取っ手型の空洞の内壁にオスミ ウムがコーティングされていないことを示している。こ れは,オスミウムコーターの持つ高い回り込み能力(影 になる領域にもコーティングする能力)を考えると,意 外な結果である。

エッチングに何らかの問題があるのではないかと考え, KOH 水溶液に加え HF 水溶液でもエッチングを試みた が,同様の結果が得られた。うまくコーティングできな かった原因はよくわからないが,オスミウムコーターの 特性が空洞の形状に適していないのではないかと考えて いる。

この他,異なる黒い領域間の電気抵抗は,貫通空洞の 有無に関わらずすべて測定不能だった。これは,粘着テ ープによる絶縁領域の形成はうまく機能したことを示し ている。

4. 結言

フェムト秒レーザー支援エッチングによりガラス基板 内部に線状の空洞を作製し,そこに金属を充填すること により配線を形成することを試みた。研究の中で,フェ ムト秒支援エッチングによるエッチングレートにレーザ 一照射時の走査方向依存性があることを見出し,この現 象について検討した。その結果,走査方向依存性にはピ ッチが大きく影響し,ピッチを適度に大きくとることに よって依存性を少なくすることができることがわかった。 また,この原因がパルスフロントチルトにあることを示 唆する結果が得られた。 配線に関しては、基板の同じ面に両端がある、取っ手 型形状配線の作製を試みた。しかし、内壁へのオスミウ ムコーティングがうまくできなかったので、配線は実現 できなかった。今後、コーティング方法の改善およびマ イクロチャンネル形状の見直しにより、コーティングを 実現していきたいと考えている。

謝辞

本研究を遂行するにあたり,(財)天田金属加工機械技 術振興財団助成を頂きました(一般研究開発助成 AF-2009211)。ここに心より感謝の意を表します。また, 本研究は,徳島大学先端技術科学教育部大学院生の梅田 善文君,奥本裕希君,同ソシオテクノサイエンス研究部 の菅野智士氏,柳谷伸一郎助教,富田卓朗助教,橋本修 一教授など,多くの方にご協力をいただきました。厚く お礼を申し上げます。

参考文献

- M. Tsukamoto, N. Abe, Y. Soga, M. Yoshida, H. Nakano, M. Fujita, and J. Akedo, Applied Physics A, 93 (2008) 193-196.
- T. Ito, M. Deki, T. Tomita, S. Matsuo, S. Hashimoto, T. Kitada, T. Isu, S. Onoda, and T. Oshima, Journal of Laser Micro/Nanoengineering, 7 (2012) 16-20.
- S. Beke, L. Kőrösi, K. Sugioka, K. Midorikawa, and I. Dékány, Applied Physics A, 102 (2011) 265-269.
- Y. Liao, J. Xu, Y. Cheng, Z. Zhou, F. He, H. Sun, J. Song, X. Wang, Z. Xu, K. Sugioka and K. Midorikawa, Optics Letters, 33 (2008) 2281-2283.
- 5) 山本 敏, 額賀 理, 脇岡 寛之, 末益 龍夫, 橋本 廣和, 電気学会論文誌E, 129 (2009) 14-21.
- S. Kiyama, S. Matsuo, S. Hashimoto, and Y. Morihira, Journal of Physical Chemistry C, 113 (2009) 11560-11566.
- S. Matsuo, H. Sumi, S. Kiyama, T. Tomita, and S. Hashimoto, Applied Surface Science, 255 (2009) 9758-9760.
- P.G. Kazansky, W. Yang, E. Bricchi, J. Bovatsek, A. Arai, Y. Shimotsuma, K. Miura, K. Hirao, Applied Physics Letters, 90 (2007) 151120.
- W. Yang, P. G. Kazansky, Y. Shimotsuma, M. Sakakura, K. Miura, and K. Hirao, Applied Physics Letters, 93 (2008) 171109.
- 10)W. Yang, P. G. Kazansky, and Y. P. Svirko, Nature Photonics, 2 (2008) 99.
- 11) B. Poumellec, M. Lancry, J.-C. Poulin, and S.

Ani-Joseph, Optics Express, 16 (2008) 18354.

- 12)D. N. Vitek, E. Block, Y. Bellouard, D.E. Adams, S. Backus, D. Kleinfeld, C. G. Durfee, and J. A. Squier, Optics Express, 18 (2010) 24673.
- Y. Bellouard and M.-O. Hongler, Optics Express, 19 (2011) 6807-6821.
- 14)国立天文台編,理科年表,(2010),408,丸善。